

参加費
無料

経営革新セミナー②

「AI&高密度パッケージの関係を概説します！！（製造業向け）」

日時

2024年 7月12日 (金) 14:00～15:00

個別相談会 ※ 15:00～16:30

内容

AIは、「どんな理屈で？動作しているのか？」、「それを可能にするハードウェア（半導体チップ）は何か？その製造に要求される技術及び製造装置は何か？」を概説します。

AIや半導体は日々技術革新が進んでおり、今の世の中では、知っておいて損はない内容です。皆様のご参加をお待ちしています。

第1部 セミナー（14:00～15:00）

第2部 個別相談会（15:00～16:30）

※来訪によるご参加で希望される方のみを対象とし、事前予約制（先着順）となります。

会場

①ウインクあいち 14階 セミナールーム
②Web配信（Zoom）

定員

①会場20名 ②Zoom50名

持ち物

筆記用具

※Web配信の場合は接続環境を各自で準備ください。

講師



あいち産業振興機構
技術・CN担当マネージャー
＜略歴＞
東京理科大学卒業
中小企業診断士
半導体製造装置及び
その関連部品業界に40年従事。



野上 晃

お申込み

右記のQRコードからWebメール経由でお申込みください。
もしくは、以下のメールやFAXもご利用いただけます。

メール info-manager@aibsc.jp

FAX 052-563-1436



セミナー参加申し込み書

下記セミナーに参加を申し込みます。

テーマ	開催日	参加チェック
経営革新セミナー② 「AI&高密度パッケージの関係を概説します！」	2024年 7月12日（金）	<input type="checkbox"/>

会社名・屋号		お名前	
電話番号		FAX	
住所（郵便番号）			
Eメール			
ご参加の形式 （来訪 or WEB）			

※先着順の予約制です。定員になり次第受付終了いたします。満席の場合はご了承ください。

◎個別相談を希望される場合は、ご希望時間にチェック（✓）いただき、ご相談内容を記入してください。担当者から予約確認の連絡をいたします（先着順）。

ご希望時間（各30分） 15:00～ 15:30～ 16:00～

ご相談内容 日ごろ困っていること・相談したいことなどをご記入ください

お問い合わせ



（公財）あいち産業振興機構 平日9:00-17:00

〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目4-38 ウィンクあいち14階

TEL:052-715-3070 FAX:052-563-1436

メール：info-manager@aibsc.jp

担当：経営アドバイスグループ 高木、松皮